



XC2V3000-4FG676C

Număr parc	XC2V3000-4FG676C	Statutul RoHs	RoHS neconformă
Producator / Marca	AMD Xilinx	Starea stocului	4141 pcs stock
Descriere produs	VIRTEX II FPGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBTINEȚI O OFERTĂ](#)

Specificații de XC2V3000-4FG676C

Tensiune - Aprovizionare	1.425V ~ 1.575V	Bits total RAM	1769472
Pachetul dispozitivului furnizor	676-FBGA (27x27)	Serie	Virtex®-II
Pachet / Caz	676-BGA	Pachet	Bulk
Temperatura de Operare	0°C ~ 85°C (TJ)	Număr de LAB / CLB	3584
Numărul de intrări / ieșiri	484	Număr de porți	3000000
Tipul de montare	Surface Mount		

Vești înrudite



Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii
2023/08/22

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare
2023/04/19

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
2023/08/31

Conținut sponsorizat: Calterah, lider Chinese MMWAVE Furnizor IC, aduce un portofoliu SOC radar complet pentru
2023/09/11

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron
2023/07/21

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare
2023/08/21

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

Cum materie a devenit realitate
2023/07/19

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului
2023/08/17

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție
2023/08/11

SOC-urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser
2023/07/4

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare
2023/03/27